

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2023-049

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于全资子公司向银行申请贷款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易进展概述

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币12亿元的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过10亿元的担保额度。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该议案已经2022年度股东大会审议通过。

近日，公司全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司（以下简称“重庆惠伦”）与重庆三峡银行股份有限公司（以下简称“三峡银行”）签署人民币1,000万元借款合同等相关文件，期限12个月，由实际控制人赵积清先生与公司提供连带责任保证担保。

公司与三峡银行无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易双方基本情况

企业名称：重庆三峡银行股份有限公司

统一社会信用代码：915001017116939742

注册资本：557,397.496万人民币

成立日期：1998年02月16日

住所：重庆市万州区白岩路3号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；外汇存款，外汇贷款，国际结算，同业外汇拆借，外汇票据承兑及贴现，外汇借款，外汇担保，自营及代客外汇买卖（自营外汇买卖仅限于办理即期外汇买卖），资信调查、咨询、见证；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供

保管箱服务；经银行业监督管理机构和国家外汇管理机关批准的其他业务（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、累计综合授信额度

如上述交易完成后，公司及子公司已获得的累计综合授信额度为人民币 88,840.00 万元，涉及的累计担保为人民币 64,300 万元，本次融资事项在 2022 年度股东大会决议审批额度内，由公司授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资有关的一切事宜，无需再提交董事会或股东大会审议。

四、交易目的及对公司的影响

重庆惠伦进行银行融资交易，能够有效补充公司流动资金，促进经营发展。本次办理融资业务，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

三峡银行借款合同及相关文件。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 7 日